

007581619

WPI Acc No: 1988-215551/ 198831

Polyolefin coated metal board prep. - by laminating polyolefin film on board using polyacrylic acid and radiation curing monomer and irradiating

Patent Assignee: NISSHIN STEEL CO LTD (NISI)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 63150330	A	19880623	JP 86297353	A	19861213	198831 B

Priority Applications (No Type Date): JP 86297353 A 19861213

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 63150330	A		4		

Abstract (Basic): JP 63150330 A

Prepn. comprises laminating polyolefin film on the surface of a metal board via acrylic acid or a mixt. of acrylic acid with radiation curing monomer and irradiating the laminated board to adhere the polyolefin film with the metal board.

Specifically, the radiation curing monomer is a mixt. of (a) acryloyl gp. contg. monomer e.g. methyl acrylate, ethyl acrylate, etc. (b) Monomer with mol. wt. above 500 and having more than 2 methacryloyl gp. e.g., polyethylene glycol diacrylate and polyethylene glycol dimethacrylate), and (c) a monomer with above 3 methacryloyl gps. e.g., trimethylol propane trimethacrylate. The radiation used is electron rays, gamma rays, etc. which penetrate polyolefin film. The metal board used is cold rolling steel board, stainless steel board, Al board, Cu board, etc.

ADVANTAGE - Polyolefin coated metal board is mfd. stably with constant adhesive strength between the metal and the coated polyolefin film.

⑫ 公開特許公報 (A)

昭63-150330

⑬ Int.CI.

C 08 J 5/12
B 32 B 15/08
C 09 J 5/00

識別記号

C E S
1 0 3
J G V

庁内整理番号

8720-4F
2121-4F
8016-4J

⑭ 公開 昭和63年(1988)6月23日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 ポリオレフィン被覆金属板の製造方法

⑯ 特願 昭61-297353

⑰ 出願 昭61(1986)12月13日

⑮ 発明者 森 浩治	千葉県市川市高谷新町7番地の1 日新製鉄株式会社市川研究所内
⑮ 発明者 山辺 秀敏	千葉県市川市高谷新町7番地の1 日新製鉄株式会社市川研究所内
⑮ 発明者 友末 多賀夫	千葉県市川市高谷新町7番地の1 日新製鉄株式会社市川研究所内
⑮ 発明者 増原 憲一	千葉県市川市高谷新町7番地の1 日新製鉄株式会社市川研究所内
⑯ 出願人 日新製鉄株式会社	東京都千代田区丸の内3丁目4番1号
⑰ 代理人 弁理士 進藤 満	

明細書

1. 発明の名称

ポリオレフィン被覆金属板の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) アクリル酸またはアクリル酸と放射線硬化性モノマーとの混合物を介してポリオレフィンフィルムを金属板表面に積層した後、放射線を照射して金属板にポリオレフィンフィルムを接着することを特徴とするポリオレフィン被覆金属板の製造方法。

(2) 放射線硬化性モノマーが(a)アクリロイル基を有するモノマー、(b)分子量が500以上で、かつメタクリロイル基を2個有するモノマー、(c)メタクリロイル基を3個以上有するモノマーのうちの1種または2種以上の混合物であることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載のポリオレフィン被覆金属板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は金属板とポリオレフィンとの接着に放

射線硬化性モノマーを用いて、ポリオレフィン被覆金属板を製造する方法に関する。

(従来技術)

従来ポリオレフィン被覆金属板を連続的に製造する場合は、主にポリオレフィンおよびこれに不飽和カルボン酸またはその無水物をグラフト重合した変性ポリオレフィンをポリオレフィンの融点以上に予熱した金属板表面に同時に押出して被覆熱融着させ、しかる後にさらに後加熱を施して接着力を高める熱融着法により行なわれている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、この方法は金属板の予熱温度、樹脂温度、被覆後の後加熱温度などを厳密に管理しないと接着力が製造中変動すため、製造に高度の技術を必要とするものであった。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らはこの問題を解決するために観察検討した結果、ポリオレフィンとしてフィルムを用い、このフィルムを放射線硬化性モノマーを介して金属板表面に積層して、放射線照射によりモノ

マーを重合させて、接着力が一定のポリオレフィン被覆金属板を容易に製造できるようにした。

すなわち本発明はアクリル酸またはアクリル酸と放射線硬化性モノマーとの混合物を介してポリオレフィンフィルムを金属板表面に積層した後、放射線を照射して金属板にポリオレフィンフィルムを接着することによりポリオレフィン被覆金属板を製造するのである。

本発明で金属板とポリオレフィンフィルムとの接着にアクリル酸またはアクリル酸と放射線硬化性モノマーとの混合物を使用するのは、放射線で硬化させる際アクリル酸のカルボキシル基が金属板面に配向した状態でアクリル酸や放射線硬化性モノマーの放射線反応基がフィルムに高頻度でグラフト重合するため、一定の大きな接着強度が得られるからである。

またモノマーに少なくともアクリル酸を用いるのは、金属板面に対する接着力は極性基のうちカルボキシル基が最も大きいためである。アクリル酸の代わりにヒドロキシル基、アミド基、グリシ

ル基等の極性基を有するモノマーを用いても充分なる接着力は得られない。

またこのアクリル酸に混合する放射線硬化性モノマーとしては、例えば(a)アクリロイル基を有するモノマー、(b)分子量が500以上で、かつノタクリロイル基を2個有するモノマー、(c)ノタクリロイル基を3個以上有するモノマーなど放射線反応基としてアクリロイル基を有するものが好ましい。これら以外のモノマーはいずれも放射線硬化性が低いため、モノマー相互の凝集力が充分でなく、接着層自体の強度が弱く、接着力が一般に弱い。これらの(a)～(c)に属するモノマーを挙げれば、(a)の場合、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、アチルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、グリシルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、アクリルアミドなどが、また(b)の場合、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコ

ルジメタクリレート($n > 7$)などが、さらに(c)の場合はトリメチロールプロパントリメタクリレートがある。

モノマーを重合硬化させる放射線としては、電子線、 γ 線などポリオレフィンフィルムを透過して、モノマーを高頻度でグラフト重合させ得るものを使用する。

このモノマーによる接着法によれば、金属板が冷延鋼板、各種めっき鋼板、ステンレス鋼板などの鋼板であっても、またアルミニウム板や銅板などの非鉄金属板などであっても接着できる。さらにポリオレフィンフィルムの種類も限定されない。例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、4-メチルベンゼン-1の重合体、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-エチルアクリレート共重合体、エチレン-プロピレン共重合体、EPDMなどの単体であっても、これらの2種以上のブレンド体であっても接着できる。さらに補助添加剤として、慣用的な酸化防止剤、熱安定剤、紫外線吸収剤、着色剤を含有していても接着可能で

ある。

なお金属板は接着前に前処理を施すのが好ましい。この前処理は金属板の種類に応じて機械的研磨、リン酸塩処理、クロメート処理、酸洗、アルカリ処理など適宜施せばよい。

(実施例)

板厚が0.4mmであるSUS304ステンレス鋼板、溶融亜鉛めっき鋼板(めっき付着量60g/cm²)、溶融アルミニウムめっき鋼板(めっき付着量60g/cm²)および板厚が0.1mmであるサンドblast処理したアルミニウム板をトリクロロエチレンで1時間還流脱脂して、表1に示すモノマーまたはモノマー混合物を#5のバーコーターを用いて塗布した後、その上に低密度ポリエチレンフィルム(膜厚100μm)または高密度ポリエチレンフィルム(膜厚50μm)を積層した。

引続いてこの積層体に電子線を加速電圧200KeV、電子流20mA、線量5Mradなる照射条件でフィルム側から電子線を照射して、モノマーまたはモノマー混合物を重合硬化させ、接着した。

表1に金属板、モノマーまたはモノマー混合物およびフィルムの種類による剥離強度を示す。なお金属板の剥離強度は20mm幅の試料の一端を切り開いて、その切り開いた各金属板を水平方向反対側に50mm/minの速度で引いて剥離させるのに要する力を測定した。

表 1

区分	金属板	フィルム	モノマーまたはモノマー混合物	剥離強度(Kg/20mm)
実 施 例	1 A	L	AAc	フィルム破断
	2 A	H	AAc	フィルム破断
	3 B	L	AAc	フィルム破断
	4 C	L	AAc	フィルム破断
	5 B	L	AAc(70wt%)/AAm(30wt%)	3.2
	6 B	L	AAc(80wt%)/HEA(20wt%)	2.9
	7 B	L	AAc(80wt%)/EA(20wt%)	2.4
	8 D	L	AAc	3.1
比 較 例	1 B	L	HEA	0.3
	2 B	L	AAm(50wt%)/HEA(50wt%)	0.6
	3 B	L	AAc(70wt%)/MAAc(30wt%)	未硬化
	4 B	L	AAc(70wt%)/HEMA(30wt%)	未硬化

(注1) 金属板の種類

A:SUS304テンレス鋼板、B:溶融亜鉛めっき鋼板

C:溶融アルミニウムめっき鋼板、D:サンドblast処理したアルミニウム板

(注2) フィルムの種類

L:低密度ポリエチレンフィルム、H:高密度ポリエチレンフィルム

(注3) モノマーまたはモノマー混合物の種類

AAc:アクリル酸、AAm:アクリラミド、HEA:アクリル酸-2-ヒドロキシエチル

EA:アクリル酸エチル、MAAc:メタクリル酸、

HEMA:メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル

表1よりモノマーとしてアクリル酸またはアクリル酸と放射線硬化性モノマーとの混合物を用いたもの(実施例1~8)は接着力が大きい。これに對してアクリル酸が配合されていないもの(比較例1、2)や放射線で硬化しにくいモノマー(メタクリル酸、メタクリル酸-2-ヒドロキシエチル)を配合したもの(比較例3、4)は接着力が極めて弱かったり、硬化しなかったりして、実用的な接着力が得られない。

(効果)

以上のごとく、本発明は金属板とポリオレフィンフィルムとを放射線照射により硬化するモノマーを使用して行うので、接着力は製造中常に一定しており、安定したポリオレフィン被覆金属板を製造することができる。

特許出願人

日新製鋼株式会社

代理人

進藤 滉